附件：投稿模板

**第十五届全国分子束外延学术会议**

作者1，作者2，作者1\*

1单位

2单位

\*通讯作者: 123456@xxx.xxx.xxx

全国分子束外延学术会议是每两年举办一次的全国性学术会议。会议的宗旨是展示我国在分子束外延（MBE）及其相关领域的新进展、新动态、新成果，交流和探讨我国分子束外延发展中存在的问题和未来的发展方向，拓宽分子束外延的应用领域，为我国从事分子束外延技术以及相关材料和器件研究的科研人员提供相互了解和交流的机会，同时也为分子束外延相关的上下游产业提供信息沟通和宣传的渠道，从而促进我国分子束外延技术及其相关领域科学技术的发展。

本届会议由中国有色金属学会半导体材料学术委员会和中国电子学会电子材料分会共同主办，中国科学院上海微系统与信息技术研究所承办。会议定于2023年10月15-18日在江苏省苏州市举办。大会热忱欢迎全国科研院所、高等院校、公司企业等参与 MBE 及相关工作的人员积极投稿，踊跃参加会议，共同交流学术成果。同时也特别欢迎与分子束外延技术相关的产品、设备、测试分析仪器等领域的科研技术人员积极参会，凡是与会议主题相关的论文均可投稿。

**论文可先投摘要，待审定录用后再投全文。论文摘要需注明论文题目、作者姓名、单位、通讯地址、主要结果等。论文摘要编辑采用A4页面，标题用三号黑体，作者用四号字，其余用五号字，除标题外字体统一用宋体，包括图标在内每篇论文摘要不超过2个页面。会议统一接受电子文档（word 格式）投稿。**

参考文献：

[1] Ref1

[2] Ref2

[3] Ref3